

(11) Publication number:

2003157795 A

Generated Document,

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number:

2002251339

(51) Intl. Cl.:

H01J 61/20 H01J 9/02 H01J 9/32 H01J 9/395 H01J

61/073 H01J 61/12 H01J 61/36

(22) Application date:

(30) Priority:

29.08.02

04.09.01 JP 2001267487

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(43) Date of application publication: 30.05.03

(84) Designated contracting states:

TAKAHASHI KIYOSHI (72) Inventor: KANEKO YURIKO HORIUCHI MAKOTO **SEKI SATOYUKI** ICHIBAGASE TAKESHI

HATAOKA SHINICHIRO

(74) Representative:

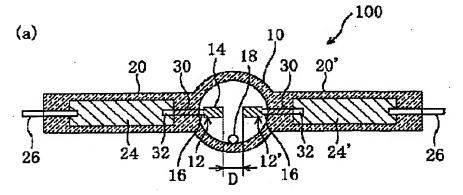
(54) HIGH PRESSURE DISCHARGE LAMP AND ITS MANUFACTURING METHOD

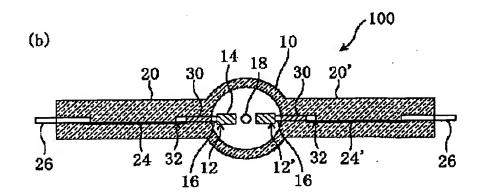
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high pressure discharge lamp with excellent characteristics.

SOLUTION: The high pressure discharge lamp 100 is provided with a luminous tube 10 with a pair of electrodes (12, 12') arranged in opposition, and inside the luminous tube 10, at least mercury and halogen are contained, and that, at least one kind of metal selected from among the group of Pt, Ir, Rh, Ru, Re exists.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO





(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-157795 (P2003-157795A)

(43)公開日 平成15年5月30日(2003.5.30)

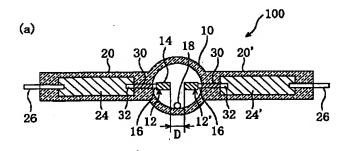
(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)	
H01J 61/20		H01J 61/2	20		D 5C012
					V 5C015
9/02		9/02 9/32		L 5 C 0 4 3 D	
9/32					
9/395	·	9/3	19 5		C
	審査請求	オ 前求項の	数41 OL	(全 19	頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2002-251339(P2002-251339)	(1-7)	00005821 公下電器産業	株式会社	
(22)出顧日	平成14年8月29日(2002.8.29)	大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 高橋 清			
(31)優先権主張番号	特願2001-267487 (P2001-267487)	J	、 阪府門真市	大字門真	1006番地 松下電器
(32) 優先日	平成13年9月4日(2001.9.4)	蒼	業株式会社	内	
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 金	子 由利子		
		1	、阪府門真市 医業株式会社		1006番地 松下電器
		(74)代理人 100077931			
	·	5	中理士 前田	弘(外7名)
					最終頁に続く

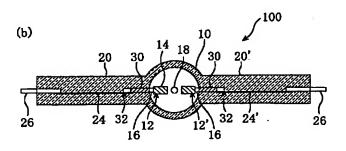
(54) 【発明の名称】 高圧放電ランプおよびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 優れた特性を示す高圧放電ランプを提供すること。

【解決手段】 一対の電極(12,12')が対向して配置された発光管10を備え、発光管10内には、少なくとも水銀およびハロゲンが含まれており、かつ、発光管10内に、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1種の金属が存在する、高圧放電ランプ100である。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 管内に一対の電極が対向して配置された 発光管を備えた高圧放電ランプであって、

1

前記発光管内には、少なくとも水銀およびハロゲンが含 まれており、かつ、前記発光管内に、Pt、Ir、R h、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1 種の金属が存在する、高圧放電ランプ。

【請求項2】 前記発光管の単位容積あたりの水銀封入 量が230mg/cc以上である、請求項1に記載の高 圧放電ランプ。

【請求項3】 前記発光管の単位容積あたりの水銀封入 量が300mg/cc以上である、請求項2に記載の高 圧放電ランプ。

【請求項4】 前記発光管内の動作圧力が23MPa以 上である、請求項1に記載の高圧放電ランプ。

【請求項5】 前記発光管内の動作圧力が30MPa以 上である、請求項4に記載の高圧放電ランプ。

【請求項6】 前記発光管内に存在する前記金属はPt である、請求項1から5の何れか一つに記載の高圧放電 ランプ。

【請求項7】 管内に一対の電極が対向して配置された 発光管と、

前記発光管から延在し、前記電極の一部を内部に有する 封止部とを備え、

前記封止部内に位置する部分の前記電極の少なくとも一 部の表面には、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる 群から選択される少なくとも1種の金属から構成された 金属膜が形成されている、高圧放電ランプ。

【請求項8】 前記電極は、前記封止部内に設けられた 金属箔に溶接により接続されており、

前記金属膜は、前記金属箔との接続箇所には形成されて おらず、前記封止部内に埋め込まれている前記電極の表 面に形成されている、請求項7に記載の高圧放電ラン プ。

【請求項9】 前記金属膜を構成している前記金属の一 部が、前記発光管内に存在している、請求項7または8 に記載の高圧放電ランプ。

【請求項10】 前配金属膜は、Ptから構成された膜 である、請求項7または8に記載の高圧放電ランプ。

【請求項11】 前記金属膜は、下層がAu層、上層が Pt層からなる多層構造を有している、請求項7または 8に記載の高圧放電ランプ。

【請求項12】 管内に一対の電極が対向して配置され た発光管と、

前記電極に溶接により接続された金属箔と、

前記発光管から延在し、前記金属箔を封止する封止部と

前記封止部内には、前記金属箔および前記電極の一部が 埋め込まれており、

前記封止部内に埋め込まれている前記電極の前記一部の 50 いる、高圧放電ランプ。

表面には、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群か ち選択される少なくとも1種の金属から構成された金属 膜が形成されており、

前記金属箔と前記電極との溶接箇所における前記金属膜 の厚さをAとし、前記溶接箇所以外の前記金属膜の厚さ をBとしたとき、A<Bであることを特徴とする、高圧 放電ランプ。

【請求項13】 管内に一対の電極が対向して配置され た発光管と、

10 前記電極に溶接により接続された金属箔と、

前記発光管から延在し、前記金属箔を封止する封止部と

前記封止部内には、前記金属箔および前記電極の一部が 埋め込まれており、

前記封止部内に埋め込まれている前記電極の前記一部の 表面には、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群か ら選択される少なくとも1種の金属から構成された金属 膜が形成されており、

前記金属箔と前記電極との溶接箇所における前記金属箔 20 の幅をCとし、前記溶接箇所における前記電極の外径を Dとしたとき、C<2Dであることを特徴とする、高圧 放電ランプ。

前記金属膜を構成している前記金属の 【請求項14】 一部が、前記発光管内に存在している、請求項12また は13に記載の高圧放電ランプ。

【請求項15】 前記金属膜は、Ptから構成された膜 である、請求項12または13に記載の高圧放電ラン

【請求項16】 前記金属膜は、下層がAu層、上層が 30 Pt層からなる多層構造を有している、請求項12また は13に記載の高圧放電ランプ。

【請求項17】 管内に一対の電極が対向して配置され た発光管と、

前記発光管から延在し、前記電極の一部を内部に有する 封止部とを備え、

Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択され る少なくとも1種の金属を表面に有するコイルが、前記 封止部内に位置する部分の前記電極に巻き付けられてい る、高圧放電ランプ。

【請求項18】 管内に一対の電極が対向して配置され 40 た発光管と、

前記電極に溶接により接続された金属箔と、

前記発光管から延在し、前記金属箔を封止する封止部と を備え、

前記封止部内には、前記金属箔および前記電極の一部が 埋め込まれており、

Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択され る少なくとも1種の金属を表面に有するコイルが、前記 封止部内に埋め込まれている前記電極に巻き付けられて

【請求項19】 前記金属膜を構成している前記金属の 一部が、前記発光管内に存在している、請求項17また は18に記載の高圧放電ランプ。

【請求項20】 前記コイルは、その表面に、Ptから 構成された金属膜を有している、請求項17または18 に記載の高圧放電ランプ。

【鯖求項21】 前記コイルは、その表面に、下層がA u層、上層がPt層からなる多層構造の金属膜を有して いる、請求項17または18に記載の高圧放電ランプ。

【請求項22】 前記発光管内には、少なくとも水銀お よびハロゲンが含まれており、かつ、

前記発光管内に、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからな る群から選択される少なくとも1種の金属が存在する、 請求項7から21の何れか一つに記載の高圧放電ラン プ。

【請求項23】 前記発光管の単位容積あたりの水銀封 入量が230mg/cc以上である、請求項22に記載 の高圧放電ランプ。

【請求項24】 前記発光管の単位容積あたりの水銀封 入量が300mg/cc以上である、請求項23に記載 の高圧放電ランプ。

【請求項25】 前記発光管内の動作圧力が23MPa 以上である、請求項22に記載の高圧放電ランプ。

【請求項26】 前記発光管内の動作圧力が30MPa 以上である、請求項25に記載の高圧放電ランプ。

【請求項27】 前記発光管内に存在する前記金属はP tである、請求項22に記載の高圧放電ランプ。

【請求項28】 高圧放電ランプの発光管となる発光管 部と、前記発光管部から延在した側管部とを有するガラ ス管を用意する工程(a)と、

電極棒の一端が金属箔に溶接により接続された電極構造 体であって、前記側管部内に位置づけられる当該電極棒 の部分の少なくとも一部の表面に、Pt、Ir、Rh、 Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1種の 金属から構成された金属膜が形成された電極構造体を用 意する工程(b)と、

前記電極棒の先端が前記発光管部内に位置するように、 前記電極構造体を前記側管部に挿入する工程(c)と、 前記側管部と前記金属箔とが密着するように、前記側管 部を加熱して封止する工程(d)とを包含する、高圧放 電ランプの製造方法。

【請求項29】 前記工程(b)において、前記金属箔 と前記電極棒との溶接箇所における前記金属膜の厚さを Aとし、前配溶接箇所以外の前記金属膜の厚さをBとし たとき、AくBである前記電極構造体が用意される、請 求項28に記載の高圧放電ランプの製造方法。

【請求項30】 前記工程(b)において、前記金属箔 と前記電極棒との溶接箇所における前記金属箔の幅をC とし、前記溶接箇所における前記電極棒の外径をDとし たとき、C<2Dである前記電極構造体が用意される、

請求項28に記載の高圧放電ランプの製造方法。

【請求項31】 前記工程(b)における前配金属膜 は、Ptから構成された膜である、請求項28から30 の何れか一つに記載の高圧放電ランプの製造方法。

【請求項32】 前記工程(b)における前記金属膜 は、下層がAu層、上層がPt層からなる多層構造を有 している、請求項28から30の何れか一つに記載の高 圧放電ランプの製造方法。

【請求項33】 前記工程(d)における加熱により、 前記金属膜を構成する前記金属の一部が前記発光管部へ 10 導入される、請求項28から32の何れか一つに記載の 高圧放電ランプの製造方法。

【請求項34】 高圧放電ランプの発光管となる発光管 部と、前記発光管部から延在した側管部とを有するガラ ス管を用意する工程(a)と、

電極棒の一端が金属箔に溶接により接続された電極構造 体であって、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群 から選択される少なくとも1種の金属を表面に有するコ イルが、前記側管部内に位置づけられる部分の前記電極 棒に巻き付けられた電極構造体を用意する工程(b) と、

前記電極棒の先端が前記発光管部内に位置するように、 前記電極構造体を前記側管部に挿入する工程(c)と、 前記側管部と前記金属箔とが密着するように、前記側管 部を加熱して封止する工程(d)とを包含する、高圧放 電ランプの製造方法。

【請求項35】 前記電極構造体を用意する工程(b)

前記少なくとも1種の金属を表面に有するコイルを、前 30 記電極構造体における前記電極棒に挿入する工程と、 前記電極棒に挿入した前記コイルを、前記電極棒に溶接 する工程とを含む、請求項34に記載の高圧放電ランプ の製造方法。

【請求項36】 前記工程(b)における前記コイル は、その表面に、Ptから構成された金属膜を有してい る、請求項34または35に記載の高圧放電ランプの製 造方法。

【請求項37】 前記工程(b)における前記コイル は、その表面に、下層がAu層、上層がPt層からなる 多層構造の金属膜を有している、請求項34または35 40 に記載の高圧放電ランプの製造方法。

【請求項38】 前記工程(d)における加熱により、 前記コイルの表面を被覆する前記金属の一部が前記発光 管部へ導入される、請求項34から37の何れか一つに 記載の高圧放電ランプの製造方法。

【請求項39】 少なくとも水銀およびハロゲンを前記 発光管部内に導入する工程を、さらに包含する、請求項 34から38の何れか一つに記載の高圧放電ランプの製 造方法。

前記導入工程において、前記発光管の 【請求項40】

20

50

単位容積あたりの水銀封入量は230mg/cc以上で ある、請求項39に記載の高圧放電ランプの製造方法。

5

【請求項41】 前記導入工程において、前記発光管の 単位容積あたりの水銀封入量は300mg/cc以上で ある、請求項39に記載の高圧放電ランプの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高圧放電ランプお よびその製造方法に関する。特に、一般照明や、反射鏡 と組み合わせてプロジェクター、自動車の前照灯などの 10 用途に使用される高圧放電ランプに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、大画面映像を実現するシステムと して液晶プロジェクタやDMDプロジェクタなどの画像 投影装置が広く用いられており、このような画像投影装 置には、高い輝度を示す高圧放電ランプが一般的に広く 使用されている。従来の高圧放電ランプ1000の構成 を図14に模式的に示す。図14に示したランプ100 0は、いわゆる超高圧水銀ランプである。

【0003】ランプ1000は、石英ガラスから構成さ れた発光管 (バルブ) 110と、発光管110の両端か ら延在する一対の封止部 (シール部) 120とを有して いる。発光管110の内部(放電空間)には、発光物質 (水銀) 118が封入されており、そして、タングステ ンを材料とする一対のタングステン電極(W電極) 11 2が一定の間隔をおいて互いに対向して配置されてい る。W電極112の一端は、封止部120内のモリブデ ン箔 (Mo箔) 124と溶接されており、W電極112 とMo箔124とは電気的に接続されている。Mo箔1 24の一端には、モリブデンから構成された外部リード (Mo棒) 126が電気的に接続されている。なお、発 光管110内には、水銀118の他に、アルゴン(A r)および少量のハロゲンも封入されている。

【0004】ランプ1000の動作原理を簡単に説明す ると、外部リード126およびMo箔124を介してW 電極112、112間に始動電圧が印加されると、アル ゴン(Ar)の放電が起こり、この放電によって発光管 110の放電空間内の温度が上昇し、それによって水銀 118が加熱・気化される。その後、W電極112、1 12間のアーク中心部で水銀原子が励起されて発光す る。ランプ1000の水銀蒸気圧が高いほど画像投影装 置の光源として適しているが、発光管110の物理的耐 圧強度の観点から、15~20MPa(150~200 気圧)の範囲の水銀蒸気圧でランプ1000は使用され ている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記従来のランプ10 00は、20MPa程度の耐圧強度を有するものである が、ランプ特性をさらに向上させるべく、耐圧強度をよ り高める研究・開発が行われている。しかしながら、極 50 在し、前記金属箔を封止する封止部とを備え、前記封止

めて高い耐圧強度(例えば、30MPa程度以上)で、 実用化可能な高圧放電ランプは、まだ実現されていな い。また、ランプの長寿命化も望まれており、発光管1 10内で生じる黒化を効果的に防止できる高圧放電ラン プであることが好ましい。

【0006】本発明はかかる賭点に鑑みてなされたもの であり、その主な目的は、従来の高圧放電ランプよりも 優れた特性(例えば、髙耐圧強度、長寿命)を示す高圧 放電ランプを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明による第1の高圧 放電ランプは、管内に一対の電極が対向して配置された 発光管を備えた高圧放電ランプであって、前記発光管内 には、少なくとも水銀およびハロゲンが含まれており、 かつ、前記発光管内に、Pt、Ir、Rh、Ru、Re からなる群から選択される少なくとも1種の金属が存在

【0008】ある好適な実施形態において、前記発光管 の単位容積あたりの水銀封入量は230mg/cc以上 である。

【0009】前記発光管の単位容積あたりの水銀封入量 は300mg/cc以上であることが好ましい。

【0010】ある好適な実施形態において、前記発光管 内の動作圧力は23MPa以上である。

【0011】前記発光管内の動作圧力は30MPa以上 であることが好ましい。

【0012】前配発光管内に存在する前記金属はPtで あることが好ましい。

【0013】本発明による第2の高圧放電ランプは、管 30 内に一対の電極が対向して配置された発光管と、前配発 光管から延在し、前記電極の一部を内部に有する封止部 とを備え、前記封止部内に位置する部分の前記電極の少 なくとも一部の表面には、Pt、Ir、Rh、Ru、R eからなる群から選択される少なくとも1種の金属から 構成された金属膜が形成されている。

【0014】ある好適な実施形態では、前記電極は、前 記封止部内に設けられた金属箔に溶接により接続されて おり、前記金属膜は、前記金属箔との接続箇所には形成 されておらず、前記封止部内に埋め込まれている前記電 40 極の表面に形成されている。

【0015】前配金属膜を構成している前配金属の一部 が、前記発光管内に存在していることが好ましい。

【0016】ある好適な実施形態において、前記金属膜 は、Ptから構成された膜である。

【0017】前記金属膜は、下層がAu層、上層がPt 層からなる多層構造を有していてもよい。

【0018】本発明による第3の高圧放電ランプは、管 内に一対の電極が対向して配置された発光管と、前記電 極に溶接により接続された金属箔と、前記発光管から延

部内には、前記金属箔および前記電極の一部が埋め込まれており、前記封止部内に埋め込まれている前記電極の前記一部の表面には、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1種の金属から構成された金属膜が形成されており、前記金属箔と前記電極との溶接箇所における前記金属膜の厚さをAとし、前記溶接箇所以外の前記金属膜の厚さをBとしたとき、A<Bであることを特徴とする。

【0019】本発明による第4の高圧放電ランプは、管内に一対の電極が対向して配置された発光管と、前記電極に溶接により接続された金属箔と、前記発光管から延ったし、前記金属箔を封止する封止部とを備え、前記封止部内には、前記金属箔および前記電極の一部が埋め込まれており、前記封止部内に埋め込まれている前記電極の前記一部の表面には、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1種の金属から構成された金属膜が形成されており、前記金属箔と前記電極との溶接箇所における前記金属箔の幅をCとし、前記溶接箇所における前記電極の外径をDとしたとき、C<2Dであることを特徴とする。

【0020】前記金属膜を構成している前記金属の一部が、前記発光管内に存在していることが好ましい。

【0021】ある好適な実施形態において、前記金属膜は、Ptから構成された膜である。

【0022】前記金属膜は、下層がAu層、上層がPt層からなる多層構造を有していてもよい。

【0023】本発明による第5の高圧放電ランプは、管内に一対の電極が対向して配置された発光管と、前記発光管から延在し、前記電極の一部を内部に有する封止部とを備え、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1種の金属を表面に有するコイルが、前記封止部内に位置する部分の前記電極に巻き付けられている。

【0024】本発明による第6の高圧放電ランプは、管内に一対の電極が対向して配置された発光管と、前記電極に溶接により接続された金属箔と、前記発光管から延在し、前記金属箔を封止する封止部とを備え、前記封止部内には、前記金属箔および前記電極の一部が埋め込まれており、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1種の金属を表面に有するコイルが、前記封止部内に埋め込まれている前記電極に巻き付けられている。

【0025】前記金属膜を構成している前記金属の一部 が、前記発光管内に存在していることが好ましい。

【0026】ある好適な実施形態において、前記コイルは、その表面に、Ptから構成された金属膜を有している

【0027】ある好適な実施形態において、前記コイルは、その表面に、下層がAu層、上層がPt層からなる多層構造の金属膜を有している。

8

【0028】ある好適な実施形態において、前配発光管内には、少なくとも水銀およびハロゲンが含まれており、かつ、前配発光管内に、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1種の金属が存在する。

【0029】ある好適な実施形態において、前記発光管の単位容積あたりの水銀封入量は230mg/cc以上である。

【0030】前記発光管の単位容積あたりの水銀封入量は300mg/cc以上であることが好ましい。

【0031】ある好適な実施形態において、前記発光管内の動作圧力は23MPa以上である。

【0032】前記発光管内の動作圧力は30MPa以上であることが好ましい。

【0033】前記発光管内に存在する前記金属はPtであることが好ましい。

【0034】本発明による高圧放電ランプの製造方法は、高圧放電ランプの発光管となる発光管部と、前記発光管部から延在した側管部とを有するガラス管を用意する工程(a)と、電極棒の一端が金属箔に溶接により接続された電極構造体であって、前記側管部内に位置づけられる当該電極棒の部分の少なくとも一部の表面に、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1種の金属から構成された金属膜が形成された電極構造体を用意する工程(b)と、前記電極構造体を前記側管部に挿入する工程(c)と、前記電極構造体を前記側管部に挿入する工程(c)と、前記側管部と前記金属箔とが密着するように、前記側管部を加熱して封止する工程(d)とを包含する。

0 【0035】ある好適な実施形態では、前配工程(b)において、前記金属箔と前記電極棒との溶接箇所における前記金属膜の厚さをAとし、前記溶接箇所以外の前記金属膜の厚さをBとしたとき、A<Bである前記電極構造体が用意される。

【0036】ある好適な実施形態では、前記工程(b)において、前記金属箔と前記電極棒との溶接箇所における前記金属箔の幅をCとし、前記溶接箇所における前記電極棒の外径をDとしたとき、C<2Dである前記電極構造体が用意される。

【0037】ある好適な実施形態において、前配工程

(b) における前記金属膜は、Ptから構成された膜である

【0038】ある好適な実施形態において、前記工程

(b) における前記金属膜は、下層がAu層、上層がPt層からなる多層構造を有している。

【0039】前記工程(d)における加熱により、前記 金属膜を構成する前記金属の一部が前記発光管部へ導入 されることが好ましい。

【0040】本発明による他の高圧放電ランプの製造方 50 法は、高圧放電ランプの発光管となる発光管部と、前記 発光管部から延在した側管部とを有するガラス管を用意する工程(a)と、電極棒の一端が金属箔に溶接により接続された電極構造体であって、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1種の金属を表面に有するコイルが、前記側管部内に位置づけられる部分の前記電極棒に巻き付けられた電極構造体を用意する工程(b)と、前記電極棒の先端が前記発光管部内に位置するように、前記電極構造体を前記側管部に挿入する工程(c)と、前記側管部と前記金属箔とが密着するように、前記側管部を加熱して封止する工程(d)とを包含する。

【0041】ある好適な実施形態において、前記電極構造体を用意する工程(b)は、前記少なくとも1種の金属を表面に有するコイルを、前記電極構造体における前記電極棒に挿入する工程と、前記電極棒に挿入した前記コイルを、前記電極棒に溶接する工程とを含む。

【0042】ある好適な実施形態において、前記工程 (b)における前記コイルは、その表面に、Ptから構成された金属膜を有している。

【0043】ある好適な実施形態において、前記工程(b)における前記コイルは、その表面に、下層がAu層、上層がPt層からなる多層構造の金属膜を有している。

【0044】前記工程(d)における加熱により、前記 コイルの表面を被覆する前記金属の一部が前記発光管部 へ導入されることが好ましい。

【0045】ある好適な実施形態では、少なくとも水銀およびハロゲンを前記発光管部内に導入する工程をさらに包含する。

【0046】前記導入工程において、前記発光管の単位 30 容積あたりの水銀封入量は230mg/cc以上であることが好ましい。

【0047】前記導入工程において、前記発光管の単位 容積あたりの水銀封入量は300mg/cc以上である ことが更に好ましい。

[0048]

【発明の実施の形態】本願発明者は、高圧放電ランプの一種である高圧水銀ランプ(特に、超高圧水銀ランプ)の特性を向上させるべく、多面的な検討を行っている際、Pt元素を発光管内に入れると、発光管内に生じる黒化を効果的に防止できるという知見を実験により見出した。この知見について更に説明する。

【0049】この種のランプを動作させると、発光管内壁の最低温度は、一般に、約900℃になり、このような高温では、どの物質もゲッターとして機能し得ないと考えられていた。しかし、Ptを発光管に封入した超高圧水銀ランプの寿命試験を本願発明者が行ったところ、Ptが酸素ゲッターとして機能し、黒化を抑制できることが見出された。ランプ動作時の高温下での酸素ゲッターの機能は、Ptの他、Ir、Rh、Ru、Reのよう

な白金族元素でも発揮し得ることもわかった。なお、Auは、酸素ゲッターとしての機能は無かったが、黒化を進行させることもないことも確認された。また、酸素ゲッターとしての機能を持つことがわかったPtを、封止部に埋まっている部分の電極棒の表面に被覆し、そのランプの特性を本願発明者が調べたところ、そのランプの耐圧強度を著しく向上させることができるという別の知

10

見も見出された。本発明は、これらの新たな知見に基づいてなされたものである。 【0050】以下、図面を参照しながら、本発明による

実施形態を説明する。以下の図面においては、説明の簡潔化のため、実質的に同一の機能を有する構成要素を同一の参照符号で示す。 なお、本発明は、以下の実施形態により、限定的に解釈されるべきものではない。

(実施形態1)図1 (a)および (b)は、本実施形態にかかる高圧放電ランプの断面構成を模式的に示している。図1 (a)は、平面図であり、一方、図1 (b)はその側面図である。

【0051】ランプ100は、管内に一対の電極(12,12')が対向して配置された発光管(バルプ)10と、発光管10に連結された一対の封止部20および20'とを有している。発光管10は、石英ガラスから構成されており、封止部(20,20')のガラス部分は、発光管10から延在している。電極(12,12')の一部(根本部分)は、封止部(20,20')の内部に埋め込まれており、そして、封止部(20,20')の内部に増め込まれており、そして、封止部(20,20')内に位置する部分の電極(12,12')の少なくとも一部の表面には、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1種の金属から構成された金属膜30が形成されている。本実施形態では、Ptを含む金属膜30がメッキにより電極(12,12')の一部に形成されており、金属膜30中のPtの一部は、発光管10内に存在している。

【0052】電極(12,12')は、0.2~5mm程度(例えば、0.6~1.0mm)の間隔(アーク長)Dで、発光管10内に配置されており、電極(12,12')のそれぞれは、タングステン(W)の電極棒16から構成されている。電極棒16の一端は、封止部(20,20')内に設けられた金属箔(24,24')に溶接により接続されている。Ptを含む金属膜30は、電極棒16と金属箔24との溶接箇所(接続箇所)32には形成されておらず、封止部(20,2

0') 内に埋め込まれている電極棒16の表面に形成されている。なお、電極棒16の他端(先端)には、ランプ動作時における電極先端温度を低下させることを目的として、コイル14が巻かれている。

【0053】本実施形態では、電極棒16を構成するタングステンとの密着性を向上させるために、金属膜30は、下層がAu層で、上層がPt層からなる多層構造を50有している。Au層およびPt層は、メッキにより形成

されており、Au層の厚さは、例えば $0.01\sim0.1$ μ mであり、Au層の長手方向の長さ(メッキ長)は、約2mmである。そして、Au層の上に形成されるPt 層の厚さは、約 $0.01\sim$ 約10 μ m(好ましくは、0.1 μ m程度)で、Pt 層の長手方向の長さ(メッキ長)は、Au層のメッキ長と同じく、約2mmである。メッキ量は、電極棒16の一本あたり、例えば、Auが約 $1\sim4$ マイクログラムであり、Ptが約4マイクログ

ラムである。

【0054】また、金属膜30は、Au層とPt 居との多層膜でなくても、Ptからなる膜であってもよい。 Pt のみから構成した金属膜30の場合、Au 層とPt 層との多層膜のときよりも、密着性は若干落ちるものの、現実の使用では問題が生じないレベルの密着性は十分確保できることが本願発明者の実験により確認されたからである。Pt のみからなる金属膜30は、Au 層とPt 層との多層膜のものと比べて、形成が容易というメリットが得られる。ここで、Pt から構成した金属膜30の厚さは、例えば、約0.01 μ m~約1.0 μ mである。

【0055】封止部(20,20')内に設けられた金属箔(24,24')は、例えば、矩形のモリブデン箔(Mo箔)であり、電極(12,12')が位置する側と反対側には、リード線(外部リード)26が溶接により設けられている。この一対のリード線26は、点灯回路(不図示)に電気的に接続されることになる。封止部(20,20')は、封止部のガラス部と金属箔(24,24')とを圧着させて、発光管10内の放電空間の気密を保持する役割を果たしている。封止部(20,20')によるシール機構を簡単に説明すると、次のようである。

【0056】封止部(20,20')のガラス部を構成する石英ガラスと、金属箔(24,24')を構成するモリブデンとは互いに熱膨張係数が異なるので、熱膨張係数の観点からみると、両者は、一体化された状態にはならない。ただし、本構成の場合、封止部のガラス部からの圧力により、金属箔(24,24')が塑性変形を起こして、両者の間に生じる隙間を埋めることができる。それによって、金属箔(24,24')とガラス部とを互いに圧着させた状態にすることができ、封止部(20,20')で発光管10内のシールを行うことができる。すなわち、金属箔(24,24')とガラス部との圧着による箔封止によって、封止部(20,20')のシールは行われている。

【0057】封止部(20,20')の金属箔(24,24')が位置している部分と異なり、電極棒16が埋め込まれている部分においては、封止部のガラス部と電極棒16とは互いに密着しておらず、両者の間には目に見えない程度の隙間が存在している。この隙間は、タングステンと石英ガラスとの熱膨張係数の差違によって生 50

12

じるものである。すなわち、冷却時において、金属であるタングステンの方が、石英ガラスよりも多く収縮することに生じるものである。なお、タングステンは、モリブデンと異なり、ガラス部と電極棒16との間の隙間を埋めるような塑性変形を起こさない。

【0058】本実施形態のランプ100は、発光管10 内に、少量のPtおよびAuが存在している。これは、 ランプの製造工程中の加熱時において、電極棒16の根 本の表面に形成された金属膜30を構成するPtおよび Auの一部が蒸発して、封止部のガラス部と電極棒16 との間の隙間を通じて、発光管10内へと飛散したもの である。従来、Ptなどの金属が発光管10内に存在す ると、発光管10内の封入物と反応し、それにより、黒 化が促進されて、ランプ寿命が短くなると考えられてい た。しかしながら、本願発明者がランプ100の特性を 調べたところ、Ptは、発光管10の黒化を促進するど ころか、黒化を効果的に防止できることを確認した。P tによって黒化を防止できる機構は、現時点では明確で はないが、ランプ動作時において、Ptが酸素ゲッター として機能し、その結果、黒化を抑制できるのではない かと思われる。なお、この種のランプを動作させると、 発光管10の内壁の最低温度は、一般に、約900℃に なり、このような高温では、どの物質もゲッターとして 機能し得ないと、従来、考えられていた。

【0059】一方、Auは、Ptと異なり、酸素ゲッターとしての機能は無かったが、黒化を進行させることもないことを確認した。また、ランプ動作時の高温下での酸素ゲッターの機能は、Ptの他、Ir、Rh、Ru、Reのような白金族元素でも発揮し得る。ランプ100において、金属膜30からPtを飛散させて発光管10へ導入させた理由は、適量のPtを発光管10内によれば、ゲッターとして作用させることができる程度の量のPtを光管10を曇らせない程度だけ発光管10内に入れることを容易に行うことが可能となる。発光管10を曇らせないようにすることは、発光管10から出射する光の量が低下することを防止できるので好適である。

【0060】なお、適量のPtを発光管10内に導入する手法は、上述した手法に限定されず、発光管10内に40 Ptを直接導入してもよいし、Ptを含む金属膜や金属塊を発光管10内に設けるようにしてもよい。また、金属膜30の形成方法は、メッキに限定されず、スパッタ、蒸着でもよく、そして、金属溶液を塗布して焼き付ける手法を採用しても良い。

【0061】電極棒16の根本に金属膜30が形成された本実施形態のランプ100は、Ptのゲッター作用による黒化防止効果とは別に、従来の約20MPa(約20気圧)を超える高耐圧(例えば、23MPaまたは25MPaまたはそれ以上、あるいは、30~40MPaまたはそれ以上、言い換えると、動作圧約230気圧

または250気圧またはそれ以上、あるいは、約300 ~400気圧またはそれ以上)の特性を示すものであ る。ランプ100では、封止部(20,20)に埋め 込まれている部分の電極棒16の表面に金属膜30が形 成されているため、電極棒16の周囲に位置するガラス に、微小なクラックが発生することを防止することがで きる。以下、このことをさらに詳述する。

13

【0062】封止部内に位置する電極棒16に金属膜3 0の無いランプの場合、ランプ製造工程における封止部 形成の際に、封止部のガラスと電極棒16とが一度密着 した後、冷却時において、両者の熱膨張係数の差違によ り、両者は離されることになる。この時に、電極棒16 の周囲の石英ガラスにクラックが生じる。このクラック の存在により、従来では、動作圧力が200気圧程度を 超えるような耐圧強度を持ったランプを実現することは 非常に困難であった。つまり、200気圧を超えるよう な動作圧力でランプを使用すると、発光管10のリーク が生じ、つまり、封止部(20,20)のシール構造 の破壊が起こる。このため、耐圧強度の観点から、従来 においては、20MPa程度を超えるような超高圧水銀 ランプは、実現されていなかった。

【0063】本実施形態のランプ100の場合、表面に Pt層を有する金属膜30が電極棒16の表面に形成さ れているので、封止部(20,20)の石英ガラス と、電極棒16の表面(Pt層)との間の濡れ性が悪く なっている。つまり、タングステンと石英ガラスとの組 み合わせの場合よりも、白金と石英ガラスとの組み合わ せの場合の方が、金属と石英ガラスとの濡れ性が悪くな るため、両者は引っ付かずに、離れやすくなるのであ る。その結果、電極棒16と石英ガラスとの濡れ性の悪 さにより、加熱後の冷却時における両者の離れがよくな り、欲細なクラックの発生を防止することが可能とな る。このような濡れ性の悪さを利用してクラックの発生 を防止するという技術的思想に基づいて作製されたラン プ100は、従来では実現困難ないし実現不可能であっ た20MPaを超える、30~40MPaの動作圧力を 実現できる画期的なランプである。

【0064】そのような高い耐圧強度を実現できるラン プ100によると、次のような利点が得られる。近年、 より高出力・高電力の高圧水銀ランプを得るために、ア ーク長(電極間距離D)が短いショートアーク型の水銀 ランプ (例えば、Dが2mm以下) の開発が進んでいる ところ、ショートアーク型の場合、電流の増大に伴って 電極の蒸発が早くなることを抑制するために、通常より も多くの水銀量を封入する必要がある。上述したよう に、従来の構成においては、耐圧強度に上限があったた め、封入水銀量にも上限(例えば、200mg/cc程 度以下)があり、さらなる優れた特性を示すようなラン プの実現化に制限が加えられていた。本実施形態のラン プ100は、そのような従来における制限を取り除け得

るものであり、従来では実現できなかった優れた特性を 示すランプの開発を促進させることができるものであ る。本実施形態のランプ100においては、封入水銀量 が200mg/cc程度を超える、300mg/cc程 度またはそれ以上のランプを実現することが可能とな

【0065】なお、封入水銀量が300~400mg/ c c程度またはそれ以上(点灯動作圧30~40MP a) を実現できる技術というのは、特に点灯動作圧20 10 MPaを超えるレベルのランプ (すなわち、今日の15 MPa~20MPaのランプを超える点灯動作圧を有す るランプ。例えば、23MPa以上または25MPa以 上のランプ) について、その安全性および信頼性を確保 できる意義も有している。つまり、ランプを大量生産す る場合には、ランプの特性にどうしてもばらつきが生じ 得るため、点灯動作圧が23MPa程度のランプであっ ても、マージンを考えた上で耐圧を確保する必要がある ので、30MPa以上の耐圧を達成できる技術は、30 MPa未満のランプについても、実際に製品を供給でき るという観点からの利点は大きい。もちろん、30MP a以上の耐圧を達成できる技術を用いて、23MPaあ るいはそれ以下の耐圧でもよいランプを作製すれば、安 全性および信頼性の向上を図ることができる。

【0066】本願発明者は、電極棒16の根本に金属膜 30をメッキした本実施形態のランプ100と、ランプ 100と同様の構成において金属膜30のメッキのない 比較例のランプとのライフ試験を行った。ライフ試験 は、点灯60分、消灯15分を繰り返すことにより実行 した。ランプ100を30MPaまたはそれ以上で点灯 させたところ、点灯1500時間中にリーク、破損に至 ることはないことを確認した。比較例のランプでは、電 極棒16の周囲にクラックがあるため、30MPaで点 灯させることは無理であることを確認した。

【0067】図2は、本実施形態のランプ100と、比 較例のランプとのライフ試験時における光束維持率の変 化を示している。比較例のランプは、30MPaで点灯 させることができないので、水銀量を20MPaに相当 する分(約200mg/cc)にし、そして、電極間距 離Dを調整して、ランプの電気特性をランプ100のも 40 のと同じにしている。図2からわかるように、ランプ1 00の光束維持率は、1500時間の時点でも、約95 %を維持した。一方、比較例の光束維持率は、比較的早 い時期から低下し始め、1500時間の時点は、90% を下回る、約85%になった。この結果より、ランプ1 00が優れた特性を示すことが理解できる。

【0068】本実施形態のランプ100の条件を例示的 に示すと、次のようである。発光管10は、アルカリ金 属不純物レベルの低い(例えば、1ppm以下)高純度 の石英ガラスから構成されており、略球形をしている。

50 発光管 10の外径は例えば 5mm~20mm程度であ

り、発光管10のガラス厚は例えば1mm~5mm程度である。発光管10内の放電空間の容積は、例えば0.01~1 c m³)である。本実施形態では、外径9mm程度、内径4mm程度、放電空間の容量0.06cc程度の発光管10が用いられる。発光物質18として水銀を使用し、300mg/ c c 程度またはそれ以上(例えば、300mg~400mg)の水銀と、5~30kPaの希ガス(例えば、アルゴン)と、少量のハロゲンとが発光管10内に封入されている。

15

【0069】封入されるハロゲンは、ランプ動作中に電 極(12、12')から蒸発したW(タングステン)を 再び電極(12、12')に戻すハロゲンサイクルの役 割を担っており、例えば、臭素である。封入するハロゲ ンは、単体の形態だけでなく、ハロゲン前駆体の形態の ものでもよく、本実施形態では、ハロゲンをCH2Br2 の形態で発光管10内に導入している。また、本実施形 態におけるCH2Br2の封入量は、0.0017~0. 17mg/cc程度であり、これは、ランプ動作時のハ ロゲン原子密度に換算すると、0.01~1μmo1/ cc程度に相当する。なお、ランプ100の耐圧強度 (動作圧力) は、20MPa以上(例えば、30~40 MPa程度、またはそれ以上)にすることができる。ま た、管壁負荷は、例えば、60W/cm²程度から、2 00W/cm²程度の範囲(好ましくは、80~150 W/cm²程度) のランプを実現することができる。な お、定格電力は、例えば、150W(その場合の管壁負 荷は、約130W/cm²に相当) である。

【0070】さらに、本実施形態のランプ100では、 電極棒16の根本部分の表面が金属膜30で保護されて いるため、通常の量よりも多くのハロゲンを封入させる ことが可能となる。その理由を次に述べる。多量のハロ ゲンを発光管10内に存在させると、ハロゲンサイクル に寄与する分以外の過剰分のハロゲンが、電極棒16の 根本をアタックし、根本を細らせてしまうという弊害が 生じる。ハロゲンサイクルを良好に継続させて、効果的 に黒化を防止するには、少し過剰な程度くらいのハロゲ ン量が好ましい場合が多いのであるが、上述したように 過剰なハロゲンの存在は、電極棒16の根本を細らせて しまい、短寿命化の原因となる。ところが、本実施形態 のランプ100では、その根本部分を金属膜30で保護 しているため、当該電極棒16の根本細りの問題を回避 することが可能となり、それゆえ、通常よりの量も多く のハロゲンを発光管10内に封入させることができる。 したがって、本実施形態のランプ100では、金属膜3 0を、ハロゲンアタック防止膜として機能させることが でき、ハロゲン量を従来の100倍程度まで(例えば、 0. 17~17mg/cc程度まで)入れることも可能 である。なお、必要以上にハロゲンを入れることは、ラ ンプ100においても要求されておらず、具体的なハロ ゲン量は、所望のランプの特性が得られるように適宜決 定すればよい。

【0071】なお、ランプ試験で使用したランプ100の条件を示すと、次のようである。発光管10の外径および内径は、それぞれ、9mmおよび4mmである。発光管10の容積は約0.06ccである。電極棒16は、棒径0.3mmのタングステン電極棒である。金属箔(24,24')は、幅1.5mmのモリブデン箔であり、リード線26は、モリブデン製リード線である。金属膜30は、Pt/Auの2層構造からなるメッキ膜

金属限30は、Pt/Auの2層構造がらなるメッキ展 (Au膜厚; 0.01~0.1 μ m、Pt膜厚;約0. 1μ m)で、メッキ長は約2mmである。メッキ量は、電極一本あたり、Auが約1~4 μ gで、Ptが約4 μ gである。なお、水銀量は、18~24mg(発光管内 容積当たりの水銀量は、300~400mg/cc)で、ハロゲンを含んだ希ガス(Ar)の封入圧力は、200torrである。そして、CH2Br2の封入量は、約0.017mg/ccであり、動作時のハロゲン原子密度は、約0.1 μ mol/ccである。

20 【0072】図1に示したランプ100において、電極 ・ 棒16と金属箔(24,24')の溶接部分32に金属 膜30を形成していないのは、金属箔(24,24') の箔浮きを防止するためである。さらに具体的に説明する。

【0073】本願発明者は、溶接部分32まで金属膜3 0を形成したランプを作製し、そのランプを観察したと ころ、水銀を300mg/cc以上封入したランプで は、いわゆる「箔浮き」現象が生じることがわかった。 すなわち、ランプ製造段階の封止時の熱によって、メッ キした金属膜30の一部(Pt、Au)が蒸発して、封 止部 (20, 20') のガラス部と金属箔 (24, 2 4') との間に入り込み、その結果、金属箔の一部に付 着する。すると、互いに密着していたガラス部と金属箔 の間に、ごく僅かの隙間が形成され、それによって、箔 浮きが生じる。この箔浮きは、リークや破損の原因とな るために好ましくないが、溶接部分32には金属膜30 を形成しないランプ100の構成の場合には、効果的に 箔浮きを防止することができた。水銀量が300mg/ c c以上の場合に、この箔浮きに起因するリークが顕著 に生じるため、そのような場合、溶接部分32には金属 膜30を形成しないことが好ましい。なお、水銀量が3 00mg/cc未満の場合には、箔浮きの現象はあまり 顕著にはみられないので、溶接部分32まで金属膜30 を形成することも可能である。

【0074】また、溶接部分32には金属膜30を全く 形成しない構成に限らず、溶接箇所32の金属膜30の 厚さを他の部分よりも薄くした構成にしても、箔浮き防 止の効果を得ることが可能である。つまり、溶接箇所3 2における金属膜30の厚さをAとし、溶接箇所32以 50 外の金属膜30の厚さをBとしたとき、A<Bであるよ うな構成にしてもよく、例えば、Aを、B/2以下、またはB/4以下などにすることができる。本願発明者の実験によると、Bが1 μ mのときの構成で、箔浮きを抑制することができた。それゆえ、Bは1 μ mとすることが好ましく、より効果的に箔浮きを抑制する上では、Bは0. 1 μ m以下にすることがより好ましい。

【0075】本実施形態では、金属膜30をPt/Au の2層構造としているので、金属膜30 (Pt層)と石 英ガラスとの濡れ性を悪くして、石英ガラスに引っ付き 難くすることができるとともに、金属膜30(Au層) と電極棒 (W棒) 16との密着性を向上させることがで きる。金属膜30と電極棒16との密着性が向上する と、加熱時における金属膜30の蒸発量を効果的に抑え ることができるため、箔浮きをより確実に抑制すること ができる。加えて、膜強度が上がるため、保管中や製造 中の電極同士の接触などによる膜剥がれも防止すること ができる。本実施形態では、金属膜30を2層構造にし たが、1層構造にしても、3層構造にしてもよい。ま た、Pt/Auの2層構造を繰り返した構造(4層、6 層など)にしてもよい。ランプ100の構成では、Pt を含む金属膜30を用いたが、Ptに代えて、またはP tとともに、Ir、Rh、Ru、Reを含む金属膜30 を用いても良い。

【0076】さらに、金属膜30は、封止部(20,2 0′)内に埋め込まれて部分の電極棒16の表面の全部 に形成しなくても、一部に形成してもよい。例えば、図 1に示した金属膜30の1/3程度の面積のものでも、 黒化防止およびクラック防止の効果を発揮できることを 実験により確認した。なお、クラック防止効果には寄与 しないが、金属膜30を発光管10内に露出している電 30 極棒16の表面に形成してもよい。ただし、その場合に は、Pt等を必要以上に発光管10内に導入することに ならないように、すなわち、発光管10内が曇ったりし ないように設計することが望ましい。本願発明者の実験 によれば、金属膜30の厚さを0.01μm以上にする と、金属膜30による効果が顕著に現れた。0.01μ m未満では、加熱時の蒸発により金属膜30が飛散し、 その結果、クラック防止の効果が薄れてしまった。一 方、10μmを超える膜厚にすると、発光管10内に飛 ぶ金属の量が多くなってしまい、発光管10内の曇り現 *40* 象が生じることとなった。したがって、金属膜30の厚 さは、 $0.01 \mu m \sim 10 \mu m$ 程度にすることが好まし いと含える。

【0077】箱浮きの問題をより積極的に回避しようとする場合には、図3に示すような構成にしてもよい。図3に示したランプ200は、溶接箇所32における金属箱24の幅を狭めて、加熱により金属膜30から蒸発飛散する金属がなるべく金属箔(24,24°)に付着しないようにしたものである。具体的には、溶接箇所32における金属箔24の幅をCとし、溶接箇所32におけ

る電極の外径をDとしたとき、C < 2 Dとなるように構成されている。電極棒16の末端付近に位置する金属膜30からの蒸発飛散による影響が比較的大きいため、本実施形態では、溶接箇所32のうち、電極棒16末端の位置を基準にして、幅Cと、外径Dとを決定した。なお、図3に示した構成の場合でも、溶接箇所32の金属膜30の厚さは、上述したように、A < B (A;溶接箇所32の膜厚、B;溶接箇所32以外の膜厚)にすることが好ましく、さらに、溶接箇所32には金属膜30を形成しないことがより望ましい。

【0078】次に、図4を参照しながら、本実施形態に

かかるランプ100の製造方法を説明する。図4は、放 電ランプ用ガラスパイプ50内に、電極12を含む電極 構造体55を挿入した段階における工程断面図である。 【0079】まず、発光管10となる部分(発光管部) と、封止部 (20, 20) のガラス部となる一対の側 管部22とを有する放電ランプ用ガラスパイプ50を用 意する。側管部22は、発光管部10から延在してお り、両者(10,22)は、石英ガラスから構成されて いる。本実施形態では、石英ガラスとして、アルカリ金 属不純物レベルの低い (例えば、1ppm以下) 高純度 の石英ガラスを使用している。ただし、そのようなもの に限定されず、アルカリ不純物レベルがそれほど低くな い石英ガラスから構成された放電ランプ用ガラスパイプ を用意して、それを使用してもよい。用意したガラスパ イプ50の発光管部10の外径および内径は、それぞ れ、10mmおよび5mmであり、そして、側管部22 の外径および内径は、それぞれ、6mmおよび2mmで ある。

【0080】また別途、金属膜30が形成された電極棒16の一端が金属箔24に接続された電極構造体55を用意する。電極構造体55は、金属箔24(Mo箔)に、電極棒16(電極12)と、リード線26とが溶接されたものであり、リード線26の一端には、側管部22の内面に電極構造体55を固定するための支持部材28が設けられている。図4に示した支持部材28は、モリブデンからなるモリブデンテープ(Moテープ)であるが、これに代えて、モリブデン製のリング状のバネを用いてもよい。

40 【0081】電極棒16のうち、側管部22内に位置づけられる部分には金属膜30が形成されている。また、 箱浮き防止のため、Mo箱24との溶接シロとなる部分 32には、金属膜30は形成されていない。ここで、A <B(A;溶接箇所32の膜厚、B;溶接箇所32以外の膜厚)の条件を満たす電極構造体55を用いることもできる。また、ランプ200を作製する場合には、C <2D(C;溶接箇所32における金属箱24の幅、D;溶接箇所32における電極棒16の外径)の条件を満たす電極構造体55を用いればよい。なお、この例においては、発光管10内に露出する部分は、金属膜30は形

成されていない。金属棒16は、例えば直径 Φ0.3m mのタングステン棒であり、Mo箔24の幅は、1.5 mmであり、リード線26は、直径φ0.5mmのモリ ブデン製リード線である。

【0082】次に、電極棒16の先端が発光管部10内 に位置するように、ガラスパイプ50の側管部22に電 極構造体55を挿入する(電極挿入工程)。この工程を 経ると、図4に示した状態となる。なお、電極棒16の 先端に巻かれるコイルは、図4では省略している。

【0083】この後、側管部22とMo箔24とが密着 するように、側管部22を加熱して封止する(封止部形 成工程)。より具体的に述べると、ガラスパイプ50内 を減圧状態 (例えば、1気圧未満) にした上で、例えば バーナーで、側管部22を加熱し軟化させると、側管部 22とMo箔24との両者が密着し、それによって封止 部20が得られる。この工程の際に、側管部22内に位 置していた電極棒16は、封止部20内に埋もれること になる。本実施形態では、封止部20内の電極棒16の 表面に、石英ガラスとの濡れ性を悪くする金属膜30が 形成されているので、加熱後の冷却時に、電極棒16の 周囲に位置するガラスにおけるクラックの発生を抑制す ることができる。また、封止部形成工程の時に、金属膜 30を有する電極棒16も加熱され、金属膜30の一部 は蒸発飛散する。

【0084】次に、まだ封止していない方の側管部22 から、水銀18等の封入物を導入し、次いで、当該側管 部22についても、電極挿入工程および封止部形成工程 を行って、封止部20′を得る。最後に、封止部(2 0,20')を適切な長さで切断して、リード線26を 露出させると、本実施形態のランプ100が得られる。 このランプ100の発光管10内には、封止部形成工程 の加熱時に、金属膜30から蒸発飛散したPtが存在し ている。なお、封止部形成工程時の加熱によって、Pt を発光管10内へと導入する場合に限らず、レーザ等に よって金属膜30を加熱して、Ptの発光管10への導 入を行っても良い。

【0085】次に、図5(a)~(d)を参照しなが ら、本実施形態の製造方法をさらに詳細に説明する。

【0086】まず、発光管部10と側管部22とを有す るガラスパイプ50を用意した後、図5(a)に示すよ うに、一方の側管部22に電極構造体55を挿入する。 電極構造体55の電極12の一部には、金属膜30が形 成されている。ガラスパイプ50は、回転可能なように チャック52によって支持されている。なお、図5にお いては、Moテープ28は省略している。

【0087】次に、電極構造体55を所定位置に固定し た後、ガラスパイプ50を減圧可能な状態にして、発光 管10内を真空排気し、次いで、200torr程度の Arを導入する。

イプ50を回転させながら、酸素水素パーナー54で側 管部22を加熱し、シュリンク封止を実行する。一方の 側管部22のシュリンク封止が終わった後、発光管部1 0内に、水銀を18~24mg(発光管内容積当たりの 水銀量は、300~400mg/cc) 導入する。

【0089】その後、封止されてない方の側管部22 に、Mo箔24'を含む電極構造体55を挿入し、所定 位置に固定する。次いで、発光管部10内を真空排気し た後、臭素を含んだAェガスを200toェェ封入す 10 る。

【0090】次に、発光管部10内の水銀を液体窒素で 冷却しながら、図5(b)の工程のように、残りの側管 部22を加熱して、シュリンク封止を実行する。 それに より、図5 (c)に示すように、一対の封止部(20, 20′)が形成されて、放電空間15を有する発光管1 0が得られる。

【0091】最後に、側管部22の不要部分を切断し て、リード線26を露出させると、図5(d)に示すよ うに、ランプ100が完成する。

【0092】本実施形態のランプ100では、Pt、I r、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なく とも1種の金属が発光管10内に存在するので、黒化の 発生を効果的に防止した長寿命化を図った高圧放電ラン プを実現することが可能になる。

【0093】また、封止部(20, 20')内に位置す る部分の電極(12, 12')の少なくとも一部の表面 に、Pt、Ir、Rh、Ru、Reからなる群から選択 される少なくとも1種の金属から構成された金属膜30 が形成されているので、電極根本周囲に位置するガラス に生じるクラックの発生を防止することができ、その結 果、従来到達できなかった極めて高い耐圧強度を有する 高圧放電ランプを実現することが可能となる。

【0094】さらに、溶接箇所32には金属膜30を形 成しないことにより、箔浮き防止の効果も得られる。そ して、A<B (A;溶接箇所32の膜厚、B;溶接箇所 32以外の膜厚)としたり、C<2D(C;溶接箇所3 2における金属箔24の幅、D;溶接箇所32における 電極棒16の外径)とすることによっても、箔浮き防止 の効果を得ることができる。

【0095】なお、本実施形態のランプ100および2 00では、一対の電極(12,12')および一対の封 止部 (20, 20') の構成が左右対称となるようにし たが、この構成に限定されない。少なくとも一方の電極 に金属膜30が形成されていれば、従来のランプと比較 して、上述したような効果を得ることが可能だからであ る。また、一方をランプ100のような封止部とし、他 方をランプ200のような封止部にすることも勿論可能 である。加えて、ランプ100および200は、交流点 灯型の構成をしているため、一対の電極(12,1

【0088】次に、図5(b)に示すように、ガラスパ 50 2')の構成を左右対称としているが、直流点灯型の構

成にする場合には、陰極および陽極に応じて電極形状を 変えることも可能である。

(実施形態2)図6を参照しながら、本発明による実施 形態2にかかる高圧放電ランプ300を説明する。図6 は、ランプ300の構成を模式的に示している。

【0096】本実施形態のランプ300は、封止部(2 0, 20') 内に位置する部分の電極棒16に、Ptで 表面を被覆したコイル40が巻き付けられている点にお いて、封止部(20、20′)内に位置する部分の電極 棒16の表面をPtで被覆していた上記実施形態1のラ ンプ100と異なる。なお、他の点は、基本的にランプ 100の構成と同様である。本実施形態および後述の実 施形態の説明を簡潔にするために、以下では、実施形態 1と異なる点を主に説明し、実施形態1と同様の点の説 明は省略または簡略化する。

【0097】ランプ300におけるコイル40は、例え ばタングステンコイルの表面に、Pt (上層)/Au (下層) のメッキを施したものである。つまり、コイル 40の表面に、上記実施形態1における金属膜30を形 成したものである。なお、下層にAu層を形成した2層 構造にしたのは、密着性向上のためである。ここで、P t (上層) /Au (下層) メッキの2層構造にせずに、 Ptメッキだけを施したコイル40でも、実用上の十分 な密着性を確保できることは、上記実施形態1で説明し た通りである。また、金属層 (30) の形成方法は、メ ッキに限らず、スパッタ、蒸着でもよく、そして、金属 榕液を塗布して焼き付ける手法を採用しても良い。ま た、コイル表面にメッキを施すのではなく、材料として P t を含むコイル (P t コイルを包含する。) を用いて も良い。さらに、上記実施形態1と同様に、Ptに代え て、またはPtとともに、Ir、Rh、Ru、Reの白 金属の元素を用いてもよい。

【0098】コイル40の径は、金属箔24の剥がれや 割れを考慮すると、電極棒16の径の1/2以下にする ことが好ましい。本実施形態では、直径 φ 0. 3 mmの タングステン棒16に、コイル径0.06mmのタング ステンコイルを巻いている。図6に示したランプ300 では、コイル間に隙間がないように、20~50回程度 巻いた構成にしているが、これに限らず、図7に示すよ うに、コイル間に隙間があくようにして巻いた構成にし てもよい。

【0099】本実施形態のランプ300のように、電極 棒16が封止部(20, 20')内に埋まった部分(電 極の根本部分)に、表面にPtメッキを施したコイル4 0を巻くことによっても、上記実施形態1と同様の効果 を得ることができる。すなわち、コイル40の表面のP tメッキ (金属膜30) からPtを蒸発飛散することに より、発光管10内に導入させることができる。加え て、Ptと石英ガラスとの濡れ性の悪さを利用して、電 極棒16の周囲のガラスにクラックが生じないようにす 50 荷を軽減させることが可能になる。特に、光出力で長寿

ることができる。

【0100】上記実施形態1のランプ100に比べて、 本実施形態のランプ300は、製造工程上の利点が大き い。すなわち、ランプ300の場合、予めメッキしたコ イル40を大量に準備しておくことが可能であるからで ある。そして、そのコイル40を、通常使用される電極 構造体 (図4の電極構造体55において金属膜30が設 けられていないもの)の電極棒16の根本に巻き付けれ ば良いからである。

22

【0101】なお、ランプ300を製造するには、コイ ル40を巻き付けた電極構造体(55)を用いて、図5 (a) から(d) の工程を実行すればよい。ここで、

「電極棒にコイルを巻き付ける」とは、コイル用の金属

線を巻いて完成したコイルを電極棒に挿入して、筒状の コイルの内面が電極棒に接触または近接するように配置 するものの他、コイル用の金属線を電極棒に巻いて、電 極棒の外周に配置されたコイルを直接作製するものも含 む。大量生産を行う場合には、もちろん、予め、完成し たコイルを用意した上で、そのコイルを電極棒に挿入し て、電極棒の周囲にコイルを配置させる方が好ましい。 【0102】コイル40を準備しておく場合(特に、予 めメッキしたコイル40を大量に準備しておく場合)、 図8 (a) に示すように、金属線41を用意した後、図 8 (b) に示すように、金属線41から第1段階のコイ ル42を作製し、次いで、図8(c)に示すように、こ のコイル42にメッキを施して、少なくとも表面にPt を有する金属膜30を付与したコイル43を得る。な お、メッキに限らず、蒸着等によって金属膜30を形成 してもよい。最後に、コイル43を所定の長さに切断す ると、金属膜30が形成されたコイル40を得ることが できる。もちろん、図8(a)および(b)に示したエ 程の後、図9 (a) に示すように、第1段階のコイル4 2を所定の長さに切断してコイル44にし、次いで、図 9 (b) に示すように、コイル44にメッキを施して、 金属膜30を有するコイル40を作製してもよい。

【0103】このようにして作製されたコイル40は、 電極棒16に挿入されて、その後、ランプの製造工程に 供される。例えば、図10(a)に示すように、電極棒 16および金属箔24等を有する電極構造体55を用意 した後、図10(b)に示すように、電極構造体55の 電極棒16にコイル40を挿入する。その後、必要に応 じて、図10(c)に示すように、コイル40の所定の 箇所(例えば、真ん中の一箇所など)を溶接し、その溶 接部34によってコイル40を電極棒16に固定する。 【0104】図10 (c) に示すようにして、コイル4

0を電極棒16に固定した場合には、溶接部34以外 は、コイル40を電極棒16から浮かす(離す)ことが できるため、コイル40と電極棒16との間に隙間を作 ることができ、コイル40が電極棒16へ与える圧力負 命の放電ランプを実現する場合、電極棒16として、極めて高純度のタングステンからなる電極棒を用いることが多く、この高純度のタングステン棒は、それほど純度の高くないものと比べると、強度が落ちるので、高純度のタングステン棒を用いる場合には、当該隙間による圧力負荷の軽減手段を採用する意義が大きくなる。

【0105】ここで、好適な高純度の電極棒を例示すると、電極棒に含まれるナトリウム(Na)、カリウム(K)、およびリチウム(Li)の含有量がそれぞれ1ppm以下であるものである。なお、このような高純度の電極棒を用いたランプは、アルカリ金属の存在に起因して生じ得る黒化を効果的に抑制できるとともに、光色の黄ばみを抑制することができるという効果を得ることができる。この高純度の電極棒は、国際公開WO 01/29862号パンフレット(対応米国出願;10/11,067号)に開示されており、ここで、これらの明細書を、本願明細書に参考のため援用する。

【0106】また、コイル40の典型的な寸法等の条件を示すと、次の通りである。コイル線径は約0.06mm(約 60μ m)であり、ピッチ中心間隔(ある線の中心から隣接する線の中心までの間隔)は約0.1mm(約 100μ m)である。そして、互いに隣接する線のあいだの間隔は、0.04mm(約 40μ m)である。間隔をあけてコイルを巻くのは、間隔をあけずにコイルをきっちりと巻くことは、間隔をかけて巻く場合と比べて難しいからである。

【0107】なお、上記実施形態1および2における金 展膜30をPtのみから構成すると次のような効果も得 られる。Ptのみから金属膜30の場合、Pt (上層) /Au (下層) の 2 層構造の場合よりも、密着性は低下 するものの、実用上の十分な密着性を確保できるとも に、Ptだけを発光管10内に存在させるようにするこ とができ、Auを用いてないことから、Auの発光管1 0内への混入を防ぐことができる。上述したように、A uは黒化を進行させる元素ではないが、Auが発光管1 0内に存在すると、発光管10内の水銀18の粘度が上 がり、場合によっては、水銀18が電極12、12)間 を連結する現象(いわゆる水銀ブリッジ)が生じ易くな ることが本願発明者の実験によりわかった。 Ptのみか らなる金属膜30の場合には、このような水銀ブリッジ の発生を緩和することができる。なお、水銀ブリッジの 発生の防止策としては、電極棒と電極棒とを互いにずら すようにすればよい。具体的には、一対の電極のうちの 一方の電極と他方の電極との配置間隔Dが2mm以下 で、水銀の封入総質量が150m g/ c m³以上である 場合の高圧水銀ランプ(ショートアーク型水銀ランプ) において、一方の電極の先端と他方の電極の先端との最 短距離 d (cm)を、水銀の封入総質量がM(g)のと きに、(6 M \angle 1 3 . 6 π) $^{1/3}$ の数値よりも大きいよ うにすればよい。この水銀ブリッジの発生の防止策は、

特願2001-149500号明細書(対応米国出願; 09/865,964号)に開示されており、ここで、 これらの明細書を、本願明細書に参考のため援用する。 (実施形態3)図11を参照しながら、本発明による実 施形態3にかかる高圧放電ランプ400を説明する。図 11は、ランプ400の構成を模式的に示している。 【0108】本実施形態のランプ400は、電極棒16 と金属箔(24,24')とが位置する部分にわたっ て、バイコールガラスを含む領域21が封止部(20, 10 201) 内に形成されている点において、上記実施形態 1のランプ100と異なる。つまり、本実施形態のラン プ400は、表面に金属膜30を有する電極棒16の一 部と、金属箔(24, 24')の一部とにかかるよう に、バイコールガラスを含む領域21が封止部(20, 20′)内に設けられた構成を有するものである。この 構成においては、溶接部位32の周囲も領域21によっ て覆われている。

【0109】バイコールガラス (Vycor glass;商品 名)とは、石英ガラスに添加物を混入させて軟化点を下 げて、石英ガラスよりも加工性を向上させたガラスであ り、その組成は、例えば、シリカ (SiO₂) 96.5 重量%、アルミナ (A12O3) 0.5重量%、ホウ素 (B) 3重量%である。ランプ製造段階の封止工程中に おいて、領域21中の組成は、バイコールガラスと石英 ガラスとが混じり合ったものになるのであるが、本実施 形態における領域21中の半分以上(または、大半) は、バイコールガラスが占めている。図11に示した構 成において、さらに詳述すると、領域21中に含まれる バイコールガラスは、電極棒16および金属箔(24, 24') から封止部 (20, 20') の外壁に向かって (つまり、中心から外壁へと) 分布し、電極棒および金 **風箔近傍の方に(つまり、中心側に)バイコールガラス** は多く含まれている。

【0110】ランプ100の構成に領域21を設けた本実施形態のランプ400の耐圧強度を本願発明者が実験により調べた結果、驚くべきことに、耐圧強度を、ランプ100のものよりも、さらに向上できることがわかった。ランプ100は、高くても20MPa程度の従来の耐圧強度を、30MPa以上まで引き上げることができる構造であったが、本実施形態のランプ400は、それよりもさらに上の、40MPa程度またはそれ以上まで耐圧強度を高めることができるものであった。30MPa程度の耐圧強度を有するランプが実現されていない中、40MPaまたはそれ以上の耐圧強度というのは、まさに、驚異的な耐圧強度であるといえる。

【0111】本願発明者が実験したところ、封入水銀量が200mg/cm³(動作圧20MPaに相当)の場合には、演色評価数Raが60だったものが、封入水銀量が400mg/cm³(動作圧40MPaに相当)の 場合には、演色評価数Raは70にまで向上した。そし

あってもよい。また、ミラー付ランプ900は、反射鏡60を保持するランプハウスをさらに備えていてもよい。ここで、ランプハウスを備えた構成のものは、ラン

プユニットに包含されるものである。

26

て、アーク輝度は、 $200 \text{mg}/\text{cm}^3$ のときを1.00とすると、 $400 \text{mg}/\text{cm}^3$ のときは1.20にまで向上した。

【0117】反射鏡60は、例えば、平行光束、所定の 微小領域に収束する集光光束、または、所定の微小領域 から発散したのと同等の発散光束になるようにランプ1 00からの放射光を反射するように構成されている。反 射鏡60としては、例えば、放物面鏡や楕円面鏡を用い 10 ることができる。

【0112】ランプ400の製造方法を、図12を参照しながら説明する。図12は、図4で示した構成において、バイコールガラスからなるガラススリーブ21、を、電極棒16の根本、溶接箇所32、そして金属箔24の一部の周囲を覆うように、かぶせたものである。本実施形態で用意したバイコールガラス製のガラススリーブ21、は、円筒形状を有し、その外径は1.9mm、内径は1.7mm、長さは5mmである。ガラススリーブ21、を固定しやすいように、ガラスパイプ50の発光管10と側管部22との境界付近の側管部22の内径を狭くしたガラスパイプを用いることもできる。なバイコールガラス粉末を付着させ、そのバイコールガラス粉末から、領域21を形成することも可能である。

【0118】本実施形態では、ランプ100の一方の封止部20'に口金56が取り付けられており、封止部20'から延びたリード線26と口金56とは電気的に接続されている。封止部20'と反射鏡60とは、例えば無機系接着剤(例えばセメントなど)で固着されて一体化されている。反射鏡60の前面開口部側に位置する封止部20のリード線26には、引き出しリード線65が電気的に接続されており、引き出しリード線65が電気的に接続されており、引き出しリード線65が電気的に接続されており、引き出しリード線65な、リード線26から、反射鏡60のリード線用開口部62を 0の前面開口部には、例えば前面ガラスを取り付けることができる。

【0113】図12に示したようにして、電極挿入工程を行った後は、図5(a)から(d)に示したようにして、各工程を実行すれば、ランプ400が得られる。

【0119】このようなミラー付ランプないしランプユニットは、例えば、液晶やDMDを用いたプロジェクタ等のような画像投影装置に取り付けることができ、画像投影装置用光源として使用される。上記実施形態の高圧放電ランプ、およびミラー付ランプないしランプユニットは、画像投影装置用光源の他に、紫外線ステッパ用光源、または競技スタジアム用光源や自動車のヘッドライト用光源、道路標識を照らす投光器用光源などとしても使用することができる。

【0114】領域21を設けた構成は、ランプ100の構成だけでなく、ランプ200および300に対しても適用できる。図6および図7に示したランプ300に適用する場合には、電極棒16に巻かれたコイル40と、金属箔(24,24')とが位置する部分にわたって、領域21を設ければよい。

(他の実施形態)上記実施形態では、発光物質として水 銀を使用する水銀ランプを高圧放電ランプの一例として 説明したが、本発明は、封止部(シール部)によって発 光管の気密を保持する構成を有するいずれの高圧放電ラ ンプにも適用可能である。例えば、金属ハロゲン化物を 封入したメタルハライドランプなどの高圧放電ランプに も適用することができる。メタルハライドランプにおい ても、リーク防止やクラック防止を図ることは好適だか らである。また、近年、水銀を封入しない無水銀メタル ハライドランプの開発も進んでいるが、そのような無水 銀メタルハライドランプに本発明を適用することも可能 である。

【0115】バイコールガラスを含む領域21によっ て、耐圧強度が向上する理由は、現時点において明確に はわからない。おそらく、パイコールガラスによって、 封止部 (20, 20') 内の密着性が高まったのではな 30 いかと推測される。領域21には、酸化銅または銅の粒 子を分散させた構成にしてもよい。酸化銅または銅の粒 子を領域21に分散させるには、図12に示したガラス スリーブの内面に酸化銅または銅の粉末を付着させた上 で、封止部形成工程を実行すればよい。バイコールガラ ス中に酸化銅または銅を含ませることは、耐圧強度上昇 の効果に有利に働き得るものである。領域21中に酸化 銅または銅を混入させると、黒色、あるいは赤色または 茶色の粒子状の部分またはガラス状の部分が、ガラス中 に点々と分散した感じとなる。(実施形態4)上記実施 形態1~3の高圧放電ランプは、反射鏡と組み合わせ て、ミラー付きランプないしランプユニットにすること ができる。図13は、上記実施形態1のランプ100を 備えたミラー付きランプ900の断面を模式的に示して

【0120】さらに、上記実施形態では、水銀蒸気圧が20MPa程度以上の場合(いわゆる超高圧水銀ランプの場合)について説明したが、水銀蒸気圧が1MPa程度の高圧水銀ランプに適用することを排除するものではない。つまり、超高圧水銀ランプおよび高圧水銀ランプを含む高圧放電ランプ全般に適用できるものである。さらに付け加えて説明すると、動作圧力が極めて高くても

【0116】ミラー付ランプ900は、略球形の発光管 10と一対の封止部(20,20')とを有するランプ 100と、ランプ100から発せられた光を反射する反 射鏡60とを備えている。なお、ランプ100は例示で あり、上記実施形態のランプ200~400のいずれで 50 安定して動作できるということは、ランプの信頼性が高いことを意味する。すなわち、本実施形態の構成を、動作圧力のそれほど高くないランプ (ランプの動作圧力が30MPa程度未満、例えば、20MPa程度~1MPa程度)に適用した場合、当該動作圧力で動作するランプの信頼性を向上させ得ることを意味する。したがって、本実施形態の構成は、信頼性の面からも、ランプ特性を向上させることができるものである。また、上記実施形態のランプでは、封止部 (20,20) をシュリンク手法によって作製したが、ピンチング手法によって作製されたものを排除するものではない。

27

【0121】加えて、一対の電極12および12^{*}間の間隔(アーク長)は、ショートアーク型であってもよいし、それより長い間隔であってもよい。上記実施形態のランプは、交流点灯型および直流点灯型のいずれの点灯方式でも使用可能である。また、上記実施形態の構成は相互に採用することが可能であり、つまり、実施形態1から3のいずれかの構成を組み合わせた構成にすることもできる。

【0122】以上、本発明の好ましい例について説明したが、こうした記述は限定事項ではなく、勿論、種々の変形が可能である。

【0123】なお、比較的水銀蒸気圧の高い水銀ランプ において、封止部の構造に工夫をこらした公知の技術と しては、次のものを挙げることができる。

【0124】特開2001-23570号公報には、1 90気圧(19MPa)程度の超高圧水銀ランプについ て耐圧性能を向上させるための封止部構造が開示されて いる。その封止部構造の要部拡大図を図15(a)およ び (b) に示す。図15 (a) は、電極112が封止部 120に埋め込まれている部分(電極根本部分)の平面 図であり、図15(b)は、B-B線に沿った断面図で ある。同図に示されるように、封止部120のガラス部 と電極112との間には、間隙132があり、間隙13 2側のガラス部の表面には、剥離層134が形成されて いる。剥離層134は、ランプ製造段階における封止後 の冷却時に電極112表面から剥離して、封止部120 のガラス部と電極112との間に間隙132をつくるも のである。当該公報によれば、間隙132によって封止 部120の内面での微細クラックの発生を防止できるこ とが述べられている。

【0125】図15から容易に理解できるように、この 封止部構造は、ガラス部の表面に剥離層134を密着さ せるものであり、封止部120内に埋め込まれた電極1 12の表面に金属膜が形成された構造のものではない。 また、ガラス部の表面に剥離層134を密着させる構成 にする必要上、ガラス部と濡れ性の悪いような金属膜を 用いることは、同公報の技術とは相容れないものであ る。

【0126】特開平11-260315号公報には、1

50Wの超高圧水銀ランプにおいて、箔の無い閉塞部構 造体が開示されている。この閉塞構造体の断面構成図を 図16に示す。閉塞構造体121は、発光管110を閉 塞するものであり、導電性成分含有領域(モリブデン含 有領域) と、導電性成分非含有領域(モリブデン非含有 領域)とを有している。電極心棒112は、閉塞部構造 体121の中心孔内に隙間なく焼き締められて配置され ている。導電性成分非含有領域の中心孔に位置する電極 心棒112の表面は、高融点金属薄膜135で被覆され 10 ており、そして、導電性成分含有領域の中心孔に位置す る電極心棒112の表面は、高融点金属粉末136が塗 布されている。なお、導電性成分含有領域には、陰極端 子127が埋設されて固定されている。当該公報による と、電極芯棒112を閉塞部構造体121の中心孔内に 隙間なく焼き締める際に、強く焼き締めても、高融点金 属薄膜135および高融点金属粉末136により、クラ ックが発生しないようにできることが述べられている。 【0127】図16から容易に理解できるように、この 閉塞部構造体121は、箔のないものであり、焼き締め 工程により作製されるものである。したがって、本実施 形態のものとは、基本的な構成を異にするものである。 [0128]

【発明の効果】本発明によると、従来の高圧放電ランプ よりも優れた特性(例えば、高耐圧強度、長寿命)を示 す高圧放電ランプを提供することができる。 Pt、I r、Rh、Ru、Reからなる群から選択される少なく とも1種の金属が発光管内に存在する場合には、黒化の 発生を効果的に防止し、長寿命化を図った高圧放電ラン プを提供することができる。また、封止部内に位置する 部分の電極の少なくとも一部の表面に、Pt、Ir、R h、Ru、Reからなる群から選択される少なくとも1 種の金属から構成された金属膜が形成されている場合、 電極周囲に位置する封止部に生じるクラックの発生を抑 制することができ、高耐圧強度を有する高圧放電ランプ を提供することができる。さらに、溶接箇所に金属膜が 形成されていないときには、箔浮き防止の効果も得るこ とができる。そして、Pt、Ir、Rh、Ru、Reか らなる群から選択される少なくとも1種の金属を表面に 有するコイルが、封止部内に位置する部分の前記電極に 40 巻き付けられている場合でも、クラックの発生を抑制す ることができる。

【図面の簡単な説明】

50

【図1】(a)は、本発明の実施形態1にかかる高圧放電ランプ100の構成を模式的に示す平面断面図である。(b)は、その側面断面図である。

【図2】点灯時間(h)と光束維持率との関係を示すグラフである。

【図3】実施形態1にかかるランプ200の構成を模式的に示す断面図である。

【図4】電極挿入工程を説明するための工程断面図であ

(16)

る。

【図5】(a)~(d)は、実施形態1にかかる製造方法の各工程を説明するための工程断面図である。

29

【図6】実施形態2にかかるランプ300の構成を模式的に示す断面図である。

【図7】実施形態2にかかるランプ300の改変例の構成を模式的に示す断面図である。

【図8】 $(a) \sim (d)$ は、コイル40 の作製方法を説明するための工程図である。

【図9】(a)および(b)は、コイル40の別の作製方法を説明するための工程図である。

【図10】(a)~(c)は、コイル40を電極棒16 へ挿入・固定する工程を説明するための工程図である。

【図11】 実施形態3にかかるランプ400の構成を模式的に示す断面図である。

【図12】電極挿入工程を説明するための工程断面図で ある

【図13】ミラー付ランプ900の構成を模式的に示す 断面図である。

【図14】従来の高圧水銀ランプの構成を模式的に示す 断面図である。

【図15】(a)および(b)は、公知の封止部構造の構成を示す断面図である。

【図16】公知の閉塞部構造体の構成を示す断面図である。

【符号の説明】

10 発光管

12、12' 電極(W電極)

14 コイル

15 放電空間(管内)

16 電極棒 (W棒)

18 発光物質(水銀)

20、20' 封止部

21 パイコールガラスを含む領域

21' ガラススリーブ

22 側管部 (ガラス部)

24、24' 金属箔 (Mo箔)

26 リード線(外部リード)

28 Moテープ (支持部材)

30 金属膜

32 溶接箇所(接続箇所)

40 コイル

50 ガラスパイプ

52 チャック

54 パーナー

55 電極構造体

56 口金

60 反射鏡

62 リード線用開口部

65 リード線

20 100、200、300、400 高圧放電ランプ

900 ミラー付ランプ (ランプユニット)

110 発光管

112 W電極

118 発光物質(水銀)

120 封止部

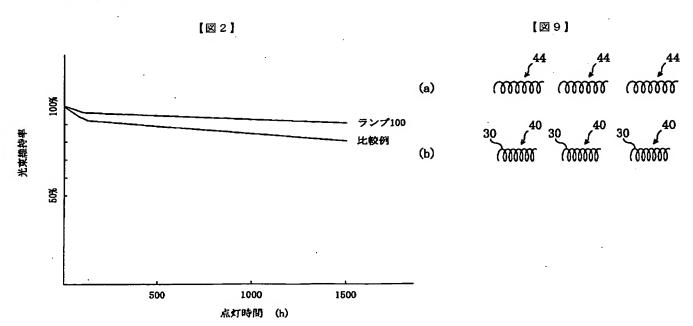
121 閉塞部

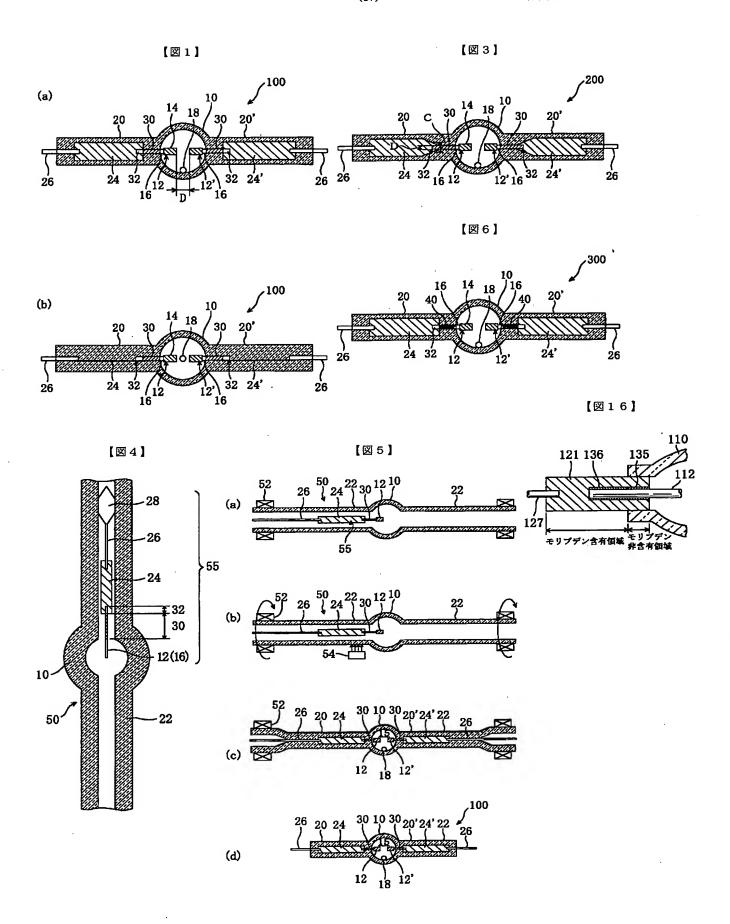
124 金属箔

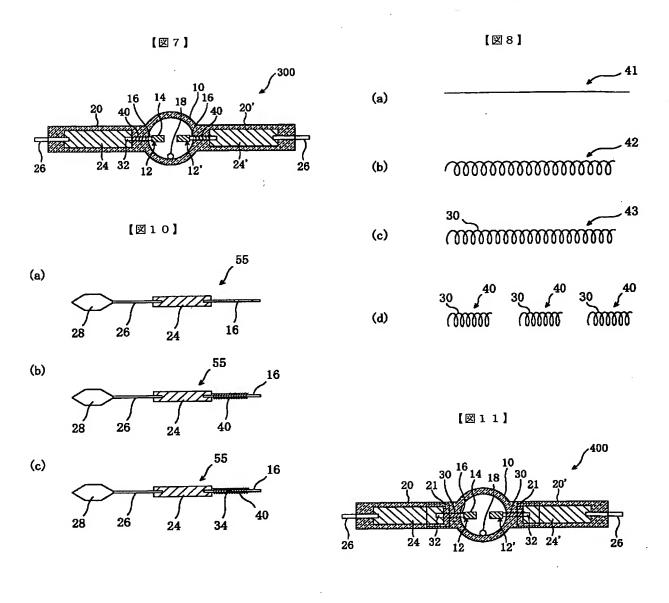
126 外部リード

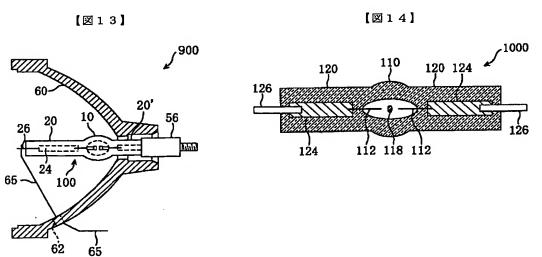
134 剥離層

30 1000 超高圧水銀ランプ

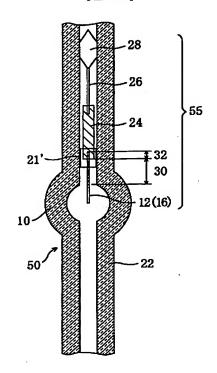




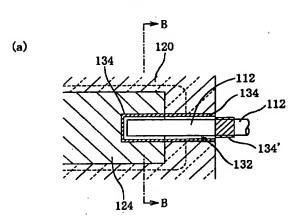


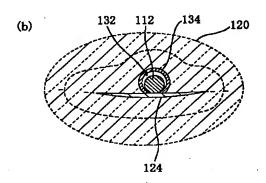


【図12】



【図15】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷ 識別記号 H O 1 J 9/395 61/073 61/12 61/36

(72) 発明者 堀内 誠 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72) 発明者 関 智行 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 FI HO1J 9/395

9/395 D 61/073 B 61/12 A 61/36 B

(72)発明者 一番ヶ瀬 剛

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

テーマコート (参考)

産業株式会社内

(72) 発明者 畑岡 真一郎

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

Fターム(参考) 5C012 AA08 LL01 RR09

5C015 JJ08 QQ46 QQ48 RR01

5C043 AA07 AA20 CC03 CD05 DD12

DD18 EA09 EB14 EC01